檔 號: 保存年限:

國立高雄科技大學 函

地址:807618高雄市三民區建工路415號

承辦人:許光城

電話: 07-3814526#15338

傳真:

電子信箱:hsuqc@nkust.edu.tw

受文者:淡江大學學校財團法人淡江大學

發文日期:中華民國114年7月28日

發文字號:高科大智電字第1146300303號

速別:普通件

密等及解密條件或保密期限:

附件: 2025協易盃.pdf(114XS00525 1 28170139453.pdf)

主旨:請轉知「2025《協易盃》AI in Servo Stamping人工智慧在 伺服沖壓創新應用競賽」活動訊息,並請鼓勵所屬師生踴 躍組隊報名參加,請查照。

說明:

- 一、為促進人工智慧與先進製造技術之跨域融合,強化學研與 產業連結,本校機械工程系與台灣塑性加工學會共同主辦 「2025《協易盃》AI in Servo Stamping人工智慧在伺服沖 壓創新應用競賽」,旨在鼓勵學生應用AI技術於伺服沖壓 製程,發展創新智慧成形解決方案。
- 二、本競賽邀請全國大專校院機械、模具、機電、資工、電機、電子等相關科系學生自由組隊報名參加,免報名費, 大會並提供AI與伺服沖壓相關教育訓練課程。參賽隊伍需 完成AI應用於伺服沖壓的創新專題簡報,經預賽評選後, 優勝隊伍將受邀參加決賽簡報並有機會獲得獎金與獎狀。
- 三、本活動自即日起接受報名,報名截止日期與詳細競賽資訊 請見附件簡章,或競賽官網 https://sites.google.com/view/taiwantstp/seyi2025。
- 四、聯絡人陳小姐: (07)381-4526分機15387(建工校區)、 16765(燕巢校區), Email: chenfishli@nkust.edu.tw。



正本:公私立大專院校

副本:本校智慧機電學院機械工程系、智慧機電學院模具工程系、智慧機電學院機電工程系、電機與資訊學院電機工程系、電機與資訊學院電子工程系(建工/燕

巢校區)、電機與資訊學院電子工程系(第一校區) 電 2025/07/29 文

交 07:55:10 章



電機工程學系 114/07/29

1140011170

第2頁,共2頁

淡江大學收文摘由紙

決行層級	學術副校長	權責編號	0110014
承辦單位	工學院	收文字號	總收字第1140011170號
		收文日期	114年7月29日
來文機關或姓名	國立高雄科技大學	速別	普通件
		文別	函
摘要	請參閱原文主旨	附件	如文

批	示

意見

承辦單位:

工學院

電機工程學系

來文擬轉知本系師生。

張馨方 0804/0911 劉寅春 0804/1107

機械與機電工程學系

來文轉知本系專任教師及公告系網。

曾于庭 0805/0849 吳乾埼 0805/0852

資訊工程學系

李建宗